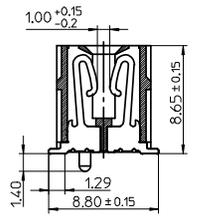
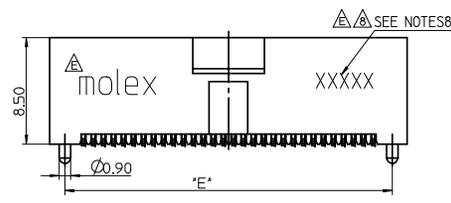
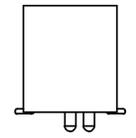
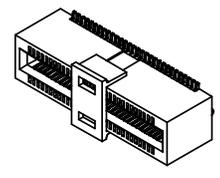
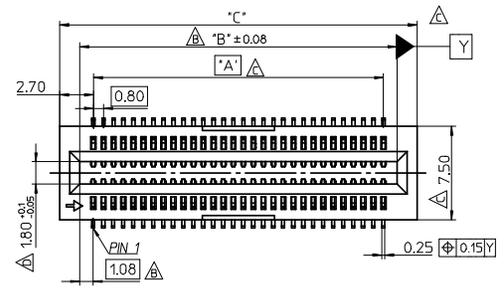
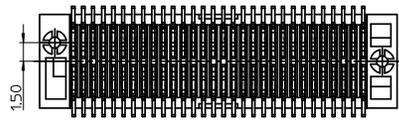


POSITION	"A"	"E"
40ckt	15.200	18.200
60ckt	23.200	26.200
70ckt	27.200	30.200

RECOMMENDED PCB LAYOUT



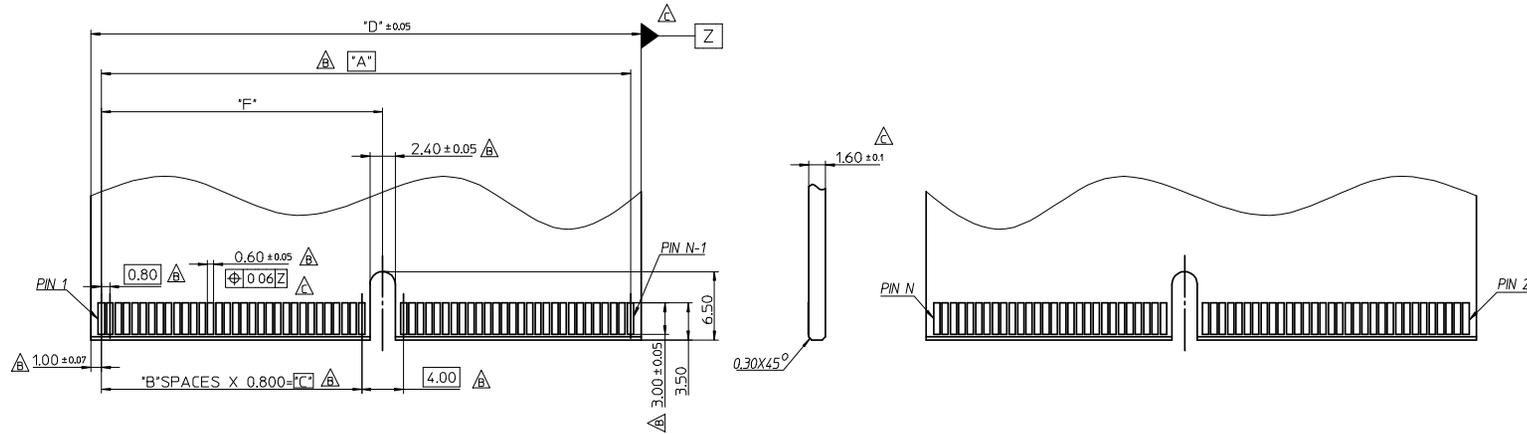
No OF POS	"A"	"B"	"C"	"E"
40ckt	15.20	17.35	20.60	18.20
60ckt	23.20	25.35	28.60	26.20
70ckt	27.20	29.35	32.60	30.20



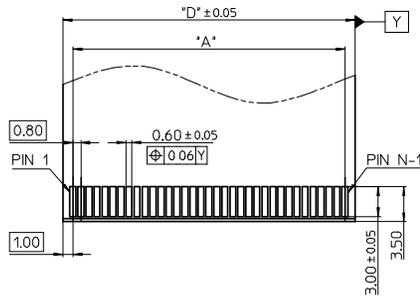
48191-5000	70	GOLD 15 MICRINCH
48191-1000	60	GOLD 15 MICRINCH
48191-7000	40	GOLD 15 MICRINCH
MOLEX P/N	CKT	CONTACT PLATING

REMOVE MATERIAL NO. EC NO: SH2008-0651 TDRW: LLIU10 2008/06/20 CHKD: YLZHU 2008/06/25 APPR: HWANG 2008/08/07	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE	SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION	
	▽=0 ◻=0	4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± --- 2 PLACES ± 0.25 ± --- 1 PLACE ± 0.25 ± --- ANGULAR ± 3 °	mm INCH DRAWN BY DATE TOM 2005/10/15 CHECKED BY DATE ALLEN 2005/10/15 APPROVED BY DATE WILSON 2005/10/15 MATERIAL NO. SEE TABLE DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	MM ONLY	1:1	METRIC	TITLE 0.8MM EDGE CARD CONNECTOR SMT TYPE MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SD-48191-001 SHEET NO. 2 OF 3
	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						
	SIZE A3						

△ RECOMMENDED PCB MODULE LAYOUT (FOR 80~200CKT)



▽ △ RECOMMENDED PCB MODULE LAYOUT (FOR 40~70CKT)



POSITION	"A"	"B"	"C"	"D"	"F"
40ckt	15.200	N/A	N/A	17.200	N/A
60ckt	23.200	N/A	N/A	25.200	N/A
70ckt	27.200	N/A	N/A	29.200	N/A
80ckt	34.400	21	16.800	36.400	18.800
120ckt	50.400	31	24.800	52.400	26.800
140ckt	58.400	36	28.800	60.400	30.800
200ckt	82.400	51	40.800	84.400	42.800

REMOVE MATERIAL NO. EC NO: SH2008-0651 DRWN: LIU10 2008/06/20 CHKD: YLZHU 2008/06/25 APPR: HWANG 2008/08/07	QUALITY SYMBOLS ▽ = 0 ∇ = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 1:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		4 PLACES	± ---	± ---	DRAWN BY	DATE	TITLE 0.8MM EDGE CARD CONNECTOR SMT TYPE			
		3 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY	DATE				
		2 PLACES	± 0.25	± ---	APPROVED BY	DATE	MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SD-48191-001 SHEET NO. 3 OF 3			
1 PLACE	± 0.25	± ---	WILSON	2005/10/15						
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9